

資訊安全標準與應用

TAICS

((iot))
internet of things

主辦單位:  台灣資通產業標準協會 共同主辦:  Egis 緯展股份有限公司 Egis Technology Inc. 協辦單位:  財團法人資訊工業策進會 工業技術研究院 贊助單位:  TWCA 台灣資訊工業協會  ECO LUX  TÜV Rheinland  TREND 趨勢科技  ITT 聯信技術中心

近來資安議題備受關注，從這幾年大型資安攻擊事件來看，有諸多都源自於晶片資安漏洞所造成，故國際大廠也開始要求晶片資安設計與相關供應鏈的安全保障。晶片是物聯網(IoT)裝置的核心，隨著物聯網應用蓬勃發展，Gartner 預測在2021年物聯網裝置的數量將達到250億個，故本活動將由晶片安全的面向切入，分享晶片資安設計技術，再延伸至物聯網的場域應用。本論壇將為產業帶來晶片資安設計技術最新發展，並進一步掌握資安產業趨勢脈動。



時間: 2021.06.08(二) 09:30~15:00

地點: 台大醫院國際會議中心4樓402會議室
(北市徐州路2號4樓)

費用: 定價3,000元，TAICS 會員1,500元。

立即
報名



時間	內容	演講者
9:00~9:30	報到	
9:30~9:40	開場致歡迎詞	台灣資通產業標準協會 周勝鄰秘書長
9:40~10:10	#1: 台灣資安政策與公私合作 規劃	國安會 李漢銘諮詢委員
10:10~10:30	#2: 推動國際合規的全方位台灣 資安產業生態系統	華邦電子股份有限公司 詹東義副董事長
10:30~10:50	#3: Zero Trust 之晶片ID 標準	力旺電子股份有限公司 徐清祥董事長
10:50~11:10	Break	
11:10~11:30	#4: 車聯網晶片的難題與機會	神盾股份有限公司 林功藝營運長兼技術長
11:30~11:50	#5: 開啟晶片安全新旅程	安謀國際科技股份有限公司 徐達勇應用工程總監
11:50~12:10	#6: Who Are You? 身分識別的 國際發展現況與未來的挑戰	工研院巨資中心 黃維中副執行長
12:10~13:30	Lunch Break	
13:30~13:50	#7: 智慧製造資安防護	資策會智慧系統研究所 蒙以亨代所長
13:50~14:10	#8: 多層式物聯網資安佈局	台灣亞馬遜網路服務(股)公司 蘇世賢資深解決方案架構師
14:10~14:30	#9: 安全電子設計自動化	尚承科技股份有限公司 賴育承董事長
14:30~14:50	#10: 行動身分識別服務	臺灣網路認證股份有限公司 連子清產品總監
15:00	賦歸	

註:主辦單位保留議程與講師變動權利。